关于转发《关于邀请参加第五届全球半导体产业与电子技术（重庆）博览会的函》

的通知

武清开发区：

“第五届全球半导体产业与电子技术（重庆）博览会”将于2023年5月10日-12日在重庆国际博览中心举办，按照区领导批示，现将《关于邀请参加第五届全球半导体产业与电子技术（重庆）博览会的函》转发给你们，请开发区认真组织辖区内有意向参展的企业参加，并于4月7日前将《参展意向收集表》反馈至邮箱wqqgxjxxcyk@tj.gov.cn。

附：1.《关于邀请参加第五届全球半导体产业与电子技术（重庆）博览会的函》

1. 《参展意向收集表》
2. 第五届半导体产业与电子技术（重庆）博览会参展注意事项

 武清区工业和信息化局

 2023年3月29日

（联系人：慈维悦 联系电话：29527257）